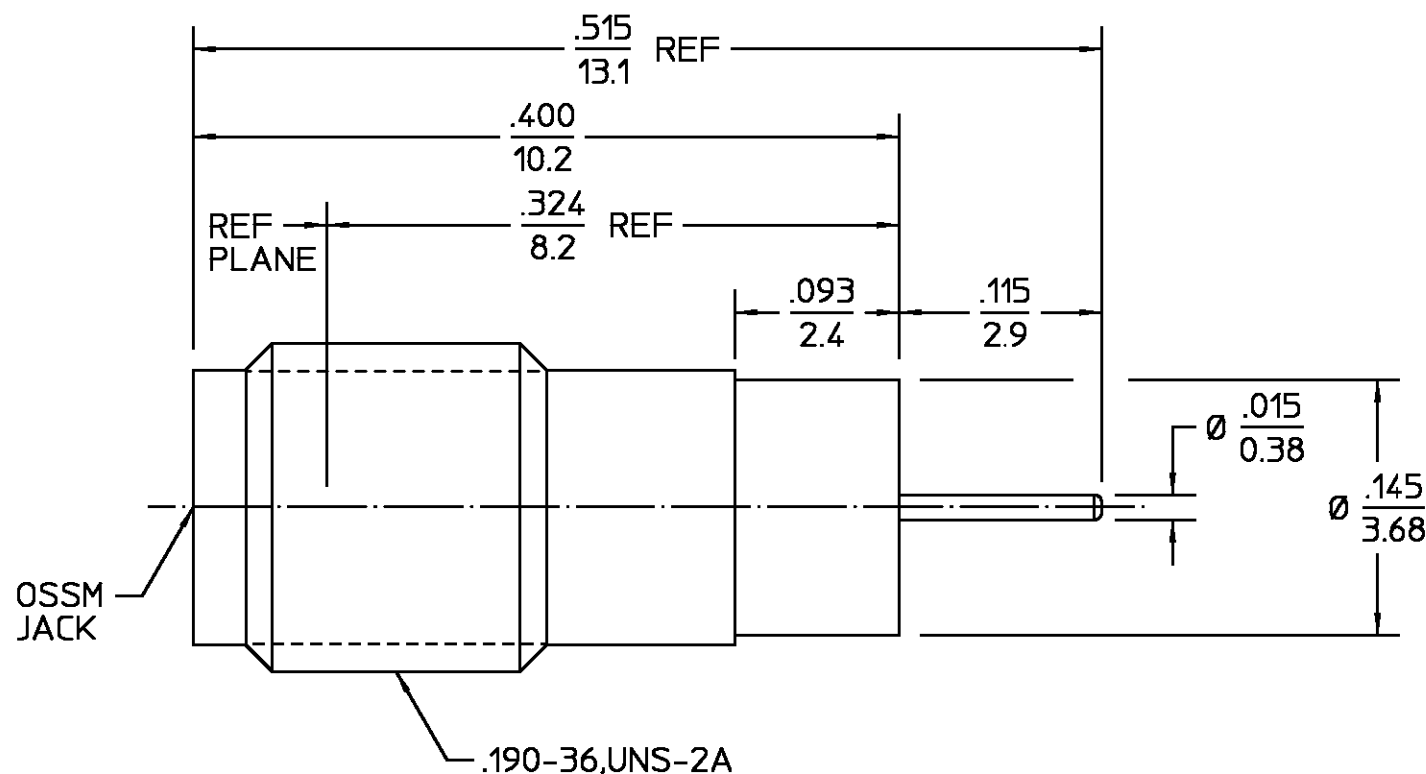
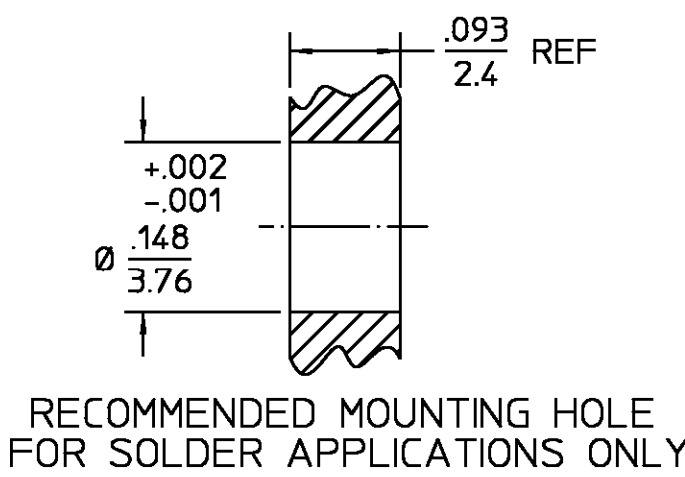




REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
03 ₀	MAJOR CHANGES PER ECN 91-0725 REDRAWN PER ECN 88-0678	EFH 10/4/91	BB 10/10/91
03 ₁	ADDED MTG DETAIL, & REVISED ELECT. SPECS, ECN 99-0001	1/5/99	S. Morby



RECOMMENDED MOUNTING HOLE
FOR SOLDER APPLICATIONS ONLY

DETAIL NOT TO SCALE

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL
Nominal Impedance (Ohms) 50	Interface Dimensions MIL-STD-348, Fig. 319.2	Temperature Rating -65° To 125°C
Frequency Range (GHz) DC to 26.5	Recommended Mating	Vibration MIL-STD-202, Method 204, Condition D
Volt Rating (VRMS MAX) @ Sea Level 250	Torque 3-5 In-Lbs	Shock MIL-STD-202, Method 213, Condition I
VSWR 1.05 + .014f(GHz)	Mating Characteristics:	Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition B,
Insertion Loss (dB MAX) .05√f(GHz)	Insertion (MAX Lbs) 3.0	Moisture Resistance MIL-STD-202, Method 106, Except Vibration
RF Leakage (dB MIN) -[70-f(GHz)]	Withdrawal (MIN Oz) 1.0	Shall Be Omitted
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) 190	Force to Engage and	Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B, 5% salt spray
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) @ Sea Level 750	Disengage (In/Lbs MAX) 2.0	
Contact Resistance (Milliohms MAX)	Center Contact Captivation	
Center Contact 12.0	Axial (Lbs) 4.0	
Outer Contact 2.0	Radial (In/Oz) N/A	
Cable to Housing N/A	Cable Retention	
RF High Potential @ Sea Level (VRMS MIN @ 5 MHz) 500	Axial Force (Lbs) N/A	
I.R.(Megohms MIN) 5,000	Torque (In/Oz) N/A	
	Weight (Grams) TBD	

HOUSING	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM- A582, TYPE 303	GOLD PLATE PER MIL-G-45204
DIELECTRIC	PTFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457	N/A
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-196 OR ASTM-B-197, ALLOY C17300, CONDITION H	GOLD PLATE PER MIL-G-45204
CONTACT EXT	IRON-NICKEL-COBALT ALLOY PER MIL-I-23011 CLASS 1 (KOVAR)	GOLD PLATE PER MIL-G-45204
HERMETIC SEAL	GLASS BEAD	N/A
COMPONENT	MATERIAL	FINISH
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCE ON FRAC. DEC. ANGLES ± 1/64 ±.005 ± 1°	DRAWN BY E.J.C. DATE 11/21/70 CHECKED BY P.R.B. 11/25/70 APPD BY P.R.W. 11/25/70	AMP Incorporated 140 Fourth Avenue Waltham, MA 02451-7599
These drawings and specifications are the property of Omni Spectra Incorporated and shall not be reproduced or copied or used in whole or in part as the basis for the manufacture or sale of item(s) without written permission.	USE ASS'Y PROCEDURE NO. AP. N/A	TITLE OSSM HERMETICALLY SEALED PANEL FEEDTHROUGH JACK RECEPTACLE STRAIGHT TERM.
	SIZE B	CODE IDENT NO. 26805
	SCALE 10:1	1058-3121-00
		REV 03 ₁
		SHEET 1 OF 1

CUSTOMER DRAWING

AMP PART # 1045643-1
SHEET 1 OF 1 REV A

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9